PAT-NO:

JP403174717A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 03174717 A

TITLE:

METHOD OF SUPPLYING WATER OF PLASMA ASHING

PUBN-DATE:

July 29, 1991

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

MORIMACHI, HIDETO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON KENTETSU CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01261760

APPL-DATE:

October 6, 1989

INT-CL (IPC): H01L021/027, H01L021/302

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase the quantity of water supplied into a vacuum vessel by

a method wherein a supply vessel is disposed in an ultrasonic oscillation tank

and vibrated through the intermediary of a medium in the ultrasonic oscillation

tank, thereby the surface of the water in the supply vessel is ruffled to

expand an area of evaporation and thereby the quantity of evaporation of the

water is increased.

CONSTITUTION: A supply vessel 2 is disposed in an ultrasonic oscillation

tank 3, in which a medium 31 in a necessary quantity is injected. When an

oscillation device 32 in the ultrasonic oscillation tank 3 is driven,

medium 31 is vibrated by an ultrasonic wave generated thereby and the vibration

is propagated to the supply vessel 2. Accordingly, the supply vessel 2 itself

is vibrated as well, the surface 21a of water 21 is ruffled thereby in an

amplitude corresponding to the frequency of the ultrasonic wave and, as the

result, the area of evaporation of the water 21 is enlarged. Since the

quantity of $\underline{\text{evaporation}}$ of the water 21 is proportional to the dimensions of

the surface 21a of the water in the supply vessel 2, on the other side, the

<u>evaporation</u> is facilitated by the ruffling of the surface 21a. Thereby the

quantity of evaporation of the water in the supply vessel 2 is increased and

consequently the quantity of supply of water into a vacuum vessel 11 can be increased.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-174717

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)7月29日

H 01 L 21/027 21/302

8122-5F

2104-5F H 01 L 21/30

361 R

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称

プラズマアツシングの水供給方法

H

②特 願 平1-261760

20出 願 平1(1989)10月6日

@発明者 森町

秀 人

千葉県船橋市山手1丁目1番1号 日本建鉄株式会社船橋

製作所内

勿出 願 人 日本建鉄株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

明 細 書

1. 発明の名称

プラズマアッシングの水供給方法

2. 特許請求の範囲

ガス導入管を介して真空容器内にアッシングガスを導入し、導波管からのマイクロ波で放電させるとともに供給容器内の水を蒸発させて該真空容器に供給してプラズマを発生させるプラズマアッシングにおいて

前配供給容器を超音被発振槽内に配置し、減超音被発信槽内の媒体を介して供給容器を振動させることで該供給容器内の水の表面を被立たせて蒸発面積を拡げ、水の蒸発量を増大させることにより真空容器内への水の供給量を増加させることを特徴とするプラズマアッシングの水供給方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本 発明 は、 半 導 体 集 積 回路 製 造 工 程 等 に お い て、 真空容 器内に アッシングガスを導入し、 導 被 管からのマイクロ波で放電させるとともに、供給 容器内の水を蒸発させて該真空容器内に供給する ブラズマアッシングの水供給方法に関する。

(従来の技術)

従来のマイクロ被プラズマアッシング装置における水の供給方法は、第2図の概略図で示す様にフラスコ等の供給容器2内に水柱入しておき、この水21を自然気化させて導管22及びMFCを介してプラズマアッシング装置1の真空容器11内に供給している。

当該プラズマアッシング装置1ではガス導入管12からO。ガス等のアッシングガスが導入され、マイクロ被により放電してウエハステージ13上の半導体ウエハ14を処理する。

〈発明が解決しようとする課題〉

上述した水の供給方法では、供給容器内2の水 21を自然に気化(蒸発)させる丈なので十分な蒸 発量すなわち水の供給量を得ることが出来ない。 その為供給容器2を外部から加熱等したりして蒸 発促進を図ることも考えられるが、それ丈では当

2

該プラズマアッシングの処理容量によっては十分 な水冊として供給することが難しい。

〈課題を解決するための手段〉

上記の課題を解決する為に本発明に於ける水の供給方法では、先ず水を注入した供給容器を超超を放発振槽内に配置し、この超音波発振槽内の成型を振動させることによって供給容器自体を振動させることによって供給容器内の水の表面を被立た発電せる。そして供給容器内の水の供給量を増加させるものである。

〈作用〉

超音被発展槽内の媒体は、超音被発展槽を作動させることによって援動し、その結果供給容器自体を振動させる。供給容器が振動すれば、それに応じて内部の水も振動してその表面が被立ち、よって蒸発面積が拡がる。この拡がった分丈水の表面が拡がり、よって水の気化すなわち蒸発が促進される。以上によって水の供給量そのものが増加することになる。

3

が注入されている。媒体31としては洗浄液や水等が用いられる。上記超音被発振槽3の発振装置32を駆動させると媒体31はその超音被によって振動するとともに、その振動を供給容器2に伝播する。よって供給容器2自体も振動して水21の表面21aが超音被の周被数に応じた大きさで被立ち、その結果水21の気化面積が拡がる。

一方水21の気化量は、供給容器 2 内における水の表面 21a の大きさに比例する。よって表面 21a を被立たせればその分気化も促進される。この結果供給容器 2 内での水の気化量は大きくなって、それがそのまま真空容器 11内への水の供給量を増加させる。

尚上記の供給容器 2 における水の気化を更に促進させる為に超音被発振槽 3 内にヒーター h を配置して媒体 31を加温することも可能である。この場合ヒータ h の発熱温度を制御する為に前記同様超音被発振槽 3 内にセンサー S を設置して媒体 31 の上昇温すなわち水の蒸発量が過大にならないよう制御する。

〈実施例〉

次に本発明の実施例を第1図に基づき説明する。

図中1はプラズマアッシング装置であり、このプラズマアッシング装置1は図示しないマイクロ波発生装置からのマイクロ波を導波管を介して真空容器11の周辺まで導く。一方真空容器11内にはガス導入管12からOェガス等のアッシングガスが導入される。その結果該真空容器11内にプラズマが生じる。よってウエハーステージ13上の半導体ウエハー14が上記真空容器11内で発生したプラズマにより処理される。

掛かるプラズマアッシング装置 1 の真空容器 1 に対し、供給容器 2 から水 21を供給する為の事管 22が接続される。この導管 22にはMFC 更に必要に応じて各種のバルブが取付けられる。

当該供給容器2は、例えばフラスコ等の水容器から成り、その内部に必要量の水21が注入されている。この供給容器2は、超音波発振槽3内に配置される。超音波発振槽3内には必要量の媒体31

4

〈発明の効果〉

本発明に於ける水の供給方法では、供給容器自体を超音被発振槽内に設置して水の設面積を拡げる結果、水の蒸発量が増大し、よって真空容器への水の供給量を増加させ得る。しかも超音被発短槽の超音波を制御し、かつ又ヒーター及びセンサーを併設することによって水の供給量を微妙にコントロールすることも可能となり、その結果真空容器内に於ける半導体ウエハーの処理。加工精度を大幅に向上させることが可能となる。

4、 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係るプラズマアッシング装 置の水供給方法を説明する概略図、

第2図は、従来の水供給方法を説明する概略図 である。

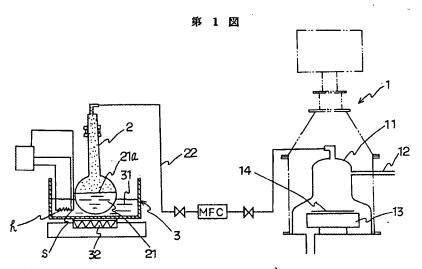
尚、図中1はプラズマアッシング装置。 11は 真空容器, 12はガス導入管, 2は供給容器,

21は水、 21aは水の表面。 3は超音波発振 槍、 31は媒体である。

特許出願人

日本建鉄株式会社

6



1: プラズマアッシング装置 2:供給容器 3:超音波発振槽



